2020年度

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

【研究開発項目①】

AIチップに関するアイデア実用化に向けた開発

公募説明会資料

2020年2月

「Connected Industries」の実現を目指して

AIチップ・次世代コンピューティングに関する研究開発事業を新たに2事業を開始、新たな付加価値の創出や社会課題の解決を通じて、「Connected Industries」の実現を目指します。

本公募要領は、研究開発項目1を対象としたものです。

I o T 社会の到来により急増した情報の高度な利活用を促進するには、ネットワークの末端（エッジ）で効率的な情報処理を行うことが不可欠であり、エッジにおいて効率的に処理を行う A I チップの開発が求められています。

しかし A I チップの開発には A I 技術とチップ設計の双方に関する知見と技術に加え、高額な設計ツールや設計検証設備等も必要となり、A I チップの開発やビジネス化への高いハードルとなっています。

民間企業等の A I チップの研究開発を支援します。
別途構築中の設計ツールや設計検証設備を備えた開発環境を提供します。

本事業は、大学や研究機関等による高度な A I チップ開発のための共通基盤技術の開発を進めると共に、その知見や A I チップの設計・評価・検証等の開発環境を中小企業やベンチャー企業などの民間企業等に提供し、中小企業やベンチャー企業などの民間企業等における A I チップに関するアイデア実用化に向けた研究開発を支援することを目的とします。

A I チップ開発を加速するために整備した設計検証拠点で開発を実施し、A I チップ開発スキームにおける設計、検証をシームレスに実施することで、革新的なアイデアの実現を加速する研究開発を進め、世界における存在感を獲得することを目指します。

本事業は、下記の研究開発項目により構成されます。

- 研究開発項目①：
AIチップに関するアイデア実用化に向けた開発（助成）
- 研究開発項目②：
AIチップ開発を加速する共通基盤技術の開発（委託）

本公募要領は、研究開発項目①を対象としたものです。

・事業開始は2020年6月下旬の予定です。

	2018年度	2020年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
(助成) ①AIチップに関するアイデア 実用化に向けた開発		基礎設計	検証			
		基礎設計	検証			
			基礎設計	検証	← 本公募対象	
				基礎設計	検証	
(委託) ②AIチップ開発を加速する共通 基盤技術の開発	拠点整備・運用					
	拠点活用					
	基盤技術開発					

事業期間	交付決定（事業開始）から2年間 1年目終了前にステージゲート審査あり
交付規程	課題設定型産業技術開発費助成金交付規程
助成率	2 / 3 以内
助成金の額	5 0 0 0 万円以内 × 2 か年度
対象技術	A I チップに関するアイデア実用化に向けた開発
対象者	中小企業等（みなし大企業は除く）
実施体制	連名提案可（ただし、連名提案者も中小企業等） 大学・公的機関との共同研究可

助成事業のスケジュール

提案者、連盟提案者は①～⑦のすべての要件を満たす必要があります。

- ① 日本に登録されている民間企業等であって、当該助成事業者が日本国内に本申請に係る主たる技術開発のための拠点を有すること。
- ② 助成対象事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
- ③ 助成対象事業を的確に遂行するために必要な費用の調達に関し十分な経理的基礎を有すること。
- ④ 助成対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
- ⑤ 当該助成事業者が遂行する助成事業が、本事業の目的を達成するために十分に有効な研究開発を行うものであること。
- ⑥ 当該助成事業者が助成にかかる企業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。

- ⑦ 以下の（ア）、（イ）のいずれかの要件を提案書提出日において満たす者であること。
- （ア） 中小企業基本法に定められている資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たす**中小企業者に該当する法人**であって、
みなし大企業に該当しないもの。
- （イ）以下の i）又は ii）のいずれかに該当する「中小企業者」としての組合等
- i） 産業技術力強化法施行令第 6 条第 1 項第 3 号に規定する事業協同組合等（技術研究組合等を含む）。
 - ii） i）のほか、特別の法律により設立された組合及びその他連合会の要件については産業技術強化施行令第 6 条第 1 項第 3 号を準用する。

本事業において、「中小企業者」とは以下の資本金基準又は従業員基準のいずれかを満たすものをいう。

主たる事業として営んでいる業種	資本金基準 (資本の額又は出資の総額)	従業員基準 (常時使用する従業員の数) (注)
製造業、建設業、運輸業及びその他の業種 (下記以外)	3億円以下	300人以下
ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く）	3億円以下	900人以下
小売業	5千万円以下	50人以下
サービス業（下記3業種を除く）	5千万円以下	100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業	3億円以下	300人以下
旅館業	5千万円以下	200人以下
卸売業	1億円以下	100人以下

(注) 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員（解雇予告不要者）を含まない

中小企業者であって、以下のいずれかを満たすものをいう。

- ★発行済株式の総数又は出資の総額の 2分の1以上が同一の大企業の 所有に属している企業
- ★発行済株式の総数又は出資の総額の 3分の2以上が、複数の大企業の 所有に属している企業
- ★大企業の役員又は職員を兼ねている者が 役員総数の2分の1以上 を占めている法人

※本事業において、「大企業」とは、事業を営むもののうち、中小企業者を除くものをいう。ただし、以下に該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。

- ★中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
- ★廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法に規定する指定支援機関（ベンチャー財団）と基本約定書を締結した者（特定ベンチャーキャピタル）
- ★投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

「画像認識」、「動画分析」、「音声認識」、「機械翻訳」、「自然言語理解」などの
A I システムを実現するためのデバイス

① A I コアチップ

学習エンジンや推論エンジンもしくは同様のA I 機能の少なくともいずれかひとつを含む
「A I 基本機能」と「プロセッサ機能」から構成されるチップ。

または、「A I 基本機能」向けの仕組みを有する「プロセッサ機能」から構成されるチップ。
なお、「A I 基本機能」と「プロセッサ機能」とを合わせたものを「A I コア機能」と呼ぶ。

② 周辺チップ

上記①の「A I コアチップ」と組み合わせてA I システムのパフォーマンスを向上させるチップ

③ 機能ブロック

上記①の「A I コア機能」の一部となりA I コアチップのパフォーマンスを向上させる回路

※「A I システム」：「画像認識」、「動画分析」、「音声認識」、「機械翻訳」、
「自然言語理解」などを実現する機能を実装したシステム。

※「A I 基本機能」：A I コア機能の1つの構成要素。A I 機能を実現するアルゴリズム。

AIチップの構成イメージ

① AIコアチップのイメージ

学習エンジンや推論エンジンもしくは同様のAI機能の少なくともいずれかひとつを含む「AI基本機能」と「プロセッサ機能」から構成されるチップ。または、「AI基本機能」向けの仕組みを有する「プロセッサ機能」から構成されるチップ

②周辺チップのイメージ

AIコアチップと組み合わせてAIシステムのパフォーマンスを向上させるチップ

③機能ブロックのイメージ

- チップ領域(作るもの)を定義
- 機能領域を定義 (S/W、H/Wの機能)

AIコア機能の一部によりAIチップのパフォーマンスを向上させる回路

①～⑤すべてを満たす必要があります。

① A I チップに関するアイデアの実用化に向けた開発であること。

② A I チップの性能を、シミュレーション等により評価し、
現状以上の性能を確認することを目標としたものであること。

- ・ 1 年目終了時までには評価・検証が可能な段階まで到達していることが進捗の目安
- ・ 対象の「性能」は、「A I に関連する特定の性能」または「AIには直接は関係がないもののその性能が向上すると間接的にA I に関連する特定の性能も向上すると論理的に説明できる性能」
- ・ シミュレーション等による評価とは、シミュレータによる評価、エミュレータによる評価、FPGAまたは実際に試作した半導体チップを基板ボードで評価するものなど。
 妥当な評価・検証方法を計画して下さい。
- ・ 最終的な開発品がFPGAで動作するものも含まれます。

- ③提案時に提出する事業化計画をベースにし、検証したA Iチップのビジネス化の道筋を立てることを目標にするものであること。
 - ・1年目終了時までにはビジネス化に向けたシナリオができていることが進捗の目安。
- ④助成事業終了後、追跡調査や特許等の取得状況及び事業化状況をNEDOに報告できること。
- ⑤助成事業の事務処理について、NEDOが提示する事務処理マニュアルに基づき実施すること。

- ・助成の対象となる費用は、**技術開発に直接必要な費用**です。
パソコンやサーバーなど、本技術開発以外にも用いるものは助成の対象外です。
シミュレーション用計算機などを**本技術開発のみに用いるもの**は助成の対象です。
- ・評価・検証に用いる**FPGA、ボード、センサ等**は、助成の対象です。
評価・検証をする上で必要となる**ソフトウェア開発費**も助成の対象です。
- ・試作したチップで評価・検証を行う場合は、シャトル費用等**チップの試作費用**も対象とすることができます。
- ・**設計ツール、検証ツール**を自ら準備する場合はその費用も助成対象になりますが、本助成事業で実施する技術開発のみに用いるものであることを示して頂く必要があります。**設計開発環境の設計ツールや設計検証装置等**が利用できる場合は、**原則として当該ツール及び装置を利用して下さい。**
- ・対象となる費目は下記の4つです。
Ⅰ. 機械装置等費、Ⅱ. 労務費、Ⅲ. その他経費、Ⅳ. 委託費・共同研究費

Ⅰ．機械装置等費（生産設備は対象外）

1．土木・建築工事費

プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気工事等を行うのに必要な経費。

2．機械装置等製作・購入費

助成事業に必要な機械装置、その他備品の製作、購入に要する経費。

3．保守・改造修理費

プラント及び機械装置の保守（機能の維持管理等）、改造（主として価値を高め、又は耐久性を増す場合）、修理（主として現状を回復する場合）に必要な経費。

Ⅱ．労務費

1．研究員費

助成事業に直接従事する研究者、設計者及び工員等の人件費。

2．補助員費

助成事業に直接従事したアルバイト、パート等の経費
（ただし、上記 1．研究員費に含まれるものを除く）。

※ 本助成事業で使用する労務費の請求単位は「時間単位」のみとします。

※ 労務費は原則、健保等級に基づく労務費単価を用いて算定します。

Ⅲ．その他経費

1．消耗品費

事業に**直接必要な資材、部品、消耗品費**等の**製作又は購入**に要する経費。

2．旅費

事業実施に**特に必要とする研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費**。

※学会等目的で旅費を計上する場合は、学会名・参加者等を明示して下さい。

3．外注費

事業実施に必要な**データの分析及びソフトウェア、設計等の請負外注**に係る経費。

※開発要素を含む業務は外注できません。

※外注の必要性や妥当性は十分検証が必要です。

※外注先との資本関係や役員兼任の有無を確認させていただきます。

4．諸経費

事業実施に**直接必要**な光熱水料、会議費、委員会費、通信料、借料、図書資料費、通訳料、運送費、学会等参加費等。

※共同研究先においては、会議費・委員会費は認められません。

Ⅳ．委託費・共同研究費

助成事業のうち、共同研究契約等に基づき、提案者・申請者以外の参加機関が行う研究開発に必要な経費。当該経費の算定に当たっては、上記Ⅰ～Ⅲに定める項目に準じて行う。

※共同研究費の計上が認められるのは、**国内の学術機関等（国公立研究機関、国公立大学法人、公立大学、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこれらに準ずる機関）との共同研究費のみ**です。海外機関及び国内の民間企業との共同研究費の計上は認められません。

※共同研究を実施する場合は、**あらかじめ提案書・交付申請書に記載**する必要があります。

※共同研究費は、総額の50%未満である必要があります。

※外部へ委託費の計上は一切認められません。

助成事業経費内訳表

項目別明細表（助成先用）

(4) ●●●●株式会社 項目別明細表(20 年度)

積算基礎(円)					助成事業に要する経費	助成対象費用	助成金の額(円)
I. 機械装置等費					0	0	/
1. 土木・建築工事費					0	0	
	○○土木・建築工事費	@	円 ×	H =	0	0	
2. 機械装置等製作・購入費					0	0	
	○○製作設計費	@	円 ×	H =	0	0	
	○○製作加工費	@	円 ×	H =	0	0	
	○○試験装置 一式			=	0	0	
	○○評価装置 一式			=	0	0	
	○○作成装置 一式			=	0	0	
3. 保守・改造修理費					0	0	
	○○装置改造費 一式			=	0	0	
	○○装置保守費 一式			=	0	0	
II. 労務費					0	0	
1. 研究員費					0	0	
		@	円 ×	H =	0	0	
		@	円 ×	H =	0	0	
2. 補助員費					0	0	
		@	円 ×	H =	0	0	
III. その他経費					0	0	
1. 消耗品費					0	0	
	○○薬品 一式			=	0	0	
	○○実験器具 一式			=	0	0	
2. 旅費					0	0	
(1)研究員旅費	国内旅費一式			=	0	0	
	海外旅費一式			=	0	0	
(2)専門家旅費	海外旅費一式			=	0	0	
3. 外注費					0	0	
	○○ソフト開発外注			=	0	0	
4. 諸経費					0	0	
(1)機械リース料		@	円 ×	ヶ月 =	0	0	
(2)委員会費	委員謝金一式			=	0	0	
	委員旅費一式			=	0	0	
(3)報告書等作成費	電子ファイル作成一式			=	0	0	
IV. 再委託費・共同研究費					0	0	
1. 委託費・共同研究費							
	株式会社□□			=			
2. 学術機関等に対する共同研究費							
	学校法人▽▽大学			=			
合計(I + II + III + IV)					0	0	0

- ・各年度ごと作成して下さい。
- ・連名提案の場合は、提案者ごとそれぞれ作成して下さい。

共同研究費内訳表

項目別明細表（委託・共同研究先用）

(4) ●●●●株式会社 項目別明細表(20 年度)

積算基礎(円)						助成事業に要する経費	助成対象費用	助成金の額(円)
I. 機械装置等費						0	0	0
1. 土木・建築工事費	○土木・建築工事費	@	円 ×	H	=	0	0	0
2. 機械装置等製作・購入費	○製作設計費	@	円 ×	H	=	0	0	0
	○製作加工費	@	円 ×	H	=	0	0	0
	○試験装置 一式				=	0	0	0
	○評価装置 一式				=	0	0	0
	○作成装置 一式				=	0	0	0
3. 保守・改造修理費	○装置改造費 一式				=	0	0	0
	○装置保守費 一式				=	0	0	0
II. 労務費						0	0	0
1. 研究員費		@	円 ×	H	=	0	0	0
		@	円 ×	H	=	0	0	0
2. 補助員費		@	円 ×	H	=	0	0	0
III. その他経費						0	0	0
1. 消耗品費	○薬品 一式				=	0	0	0
	○実験器具 一式				=	0	0	0
2. 旅費					=	0	0	0
(1)研究員旅費	国内旅費一式				=	0	0	0
	海外旅費一式				=	0	0	0
(2)専門家旅費	海外旅費一式				=	0	0	0
3. 外注費	○ソフト開発外注				=	0	0	0
4. 諸経費					=	0	0	0
(1)機械リース料		@	円 ×	ヶ月	=	0	0	0
(2)委員会費	委員謝金一式				=	0	0	0
	委員旅費一式				=	0	0	0
(3)報告書等作成費	電子ファイル作成一式				=	0	0	0
α. 間接経費 (I + II + III) × 0%						0	0	0
合計A(I + II + III + α)						0	0	0
消費税及び地方消費税 合計A × 10%						0	0	0
合計B(A+消費税及び地方消費税)						0	0	0

- 共同研究を行う場合は、共同研究費内訳表も作成して下さい。
- 共同研究を行わない期間がある場合も、各年度ごと作成して下さい。

助成期間中に発注し、かつ支払いが完了したものを費用計上の対象とします。

※ 例外として、支払が助成期間外になっても、以下の要件を満たす場合、成対象費用として認められます。

助成期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているもの（検収しているもの）であって、助成期間中に支払われていないことについて相当な事由があると認められるもののうち、その支払期限が助成期間終了日の翌月末日までのもの。

- ・2019年度から助成事業者を対象に設計開発環境を試験的に提供しています。
- ・提供者：**国立研究開発法人産業技術総合研究所、
国立大学法人東京大学**
- ・提供場所 東京大学浅野キャンパス（東京都文京区）
- ・試験運用を通して、設計開発環境の改善を行っています。
- ・利用条件等の詳細な情報は、AIDCのWEBページ
(<https://www.ai-chip-design-center.org>) をご参照ください。
- ・設計開発環境を活用し評価目的でサンプルの設計・試作は可能です。
サンプルをそのまま販売することはできません。
活用して作成されたデータを使ってAIチップを量産品として製造、販売する
場合には、EDAツール及びIP提供者と別途契約が必要になります。

2020年2月時点で使用可能な設計ツール

フロー名	ツール名	オプション等
高位合成	Catapult	Catapult-Prime, Oasys-RTL, Catapult Coverage SLEC-HLS, PowerPro-Optimizer
論理合成	Design Compiler	Power Compiler, DFT Compiler, Design Vision, Design Compiler Graphical, Design Explore, DFTMAX
論理検証	Xcelium	Indago, vManager, Jules, Incisive, PTM, JLS, PDAPP, VIPCAT, MMP
配置配線	ICCompiler	ICCompiler II AG
静的検証	PrimeTime	PrimePower
等価性検証	Formality	
形式検証	Verdi	Verdi SVTB, Verdi Power-Aware Debug, Verdi Coverage, Verdi Performance Analyzer, VC Formal, VC Verification IP Test suites, SpyGlass, PowerReplay, TetraMAX
レイアウト生成	Custom Compiler	
寄生成分抽出	StarRC	ICValidator
回路シミュレーション	HSPICE	VCS AMS, CustomSim, CustomSim Reliabilty, CustomFaultSim
物理検証系	Calibre	Calibre DRC, LVS, RVE, PEX, LFE

経済産業省の事業で整備する予定の設計検証装置（2020年2月時点で使用可能）

設計検証装置	品名
エミュレーター	Palladium® Z1 Enterprise Emulation Platform

設計開発拠点の運用形態（予定）

・2020年2月時点

《受付期間》

2020年3月13日（金）正午必着

- ・郵送または特定信書便で送付して下さい。
- ・持参による受付は行いません。

《送付先》

〒212-8554

神奈川県川崎市幸区大宮町1310

ミューザ川崎セントラルタワー20階

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

イノベーション推進部 プラットフォームグループ

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業 担当宛

TEL：044-520-5175

①印刷した提案書 10部

(申請用書類等チェックリスト1部、他は正：片面印刷1部、福：両面印刷9部)

申請用書類等チェックリスト

①提案書

②添付資料1：助成事業実施計画書（別紙1：助成先による研究体制、別紙2：実施経費計画を含む）

③添付資料2：企業化計画書

④添付資料3：事業成果の広報活動について

⑤別添1：主任研究者研究経歴書

⑥別添2-1：NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票

⑦別添2-2：その他の補助金制度

⑧別添3：利害関係の確認について

⑨添付資料4：法人案内パンフレット等（法人経歴のわかるもの）

⑩添付資料5：直近3年分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書等）

⑪e-Rad「応募内容提案書」

⑫財務状況調査表

② CD 1枚 (表面に「本事業名」と「提案企業名」を記載)

CD-R 以下のデータを保存したCD-R(1部を同封)

提案書の電子データ (押印版: 添付資料1~3、別添1~3を含めて下さい。)

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_提案書.pdf)

添付資料1の助成事業実施計画書中の別紙1: 助成先による研究体制の電子データ

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_研究体制.xlsx)

添付資料1の助成事業実施計画書中の別紙2: 実施経費計画の電子データ

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_実施経費計.xlsx)

別添1の主任研究者研究経歴書の電子データ

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_主任研究員経歴.pdf)

別添3の利害関係の確認についての電子データ

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_利害関係.pdf)

添付資料4の法人案内パンフレット等 (法人経歴のわかるもの)

(申請者毎にファイルを作成 ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_会社案内.pdf)

添付資料5の直近3年分の決算報告書 (貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書等) の電子データ

(申請者毎にファイルを作成 ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_決算報告.pdf)

e-Rad「応募内容提案書」の電子データ

(代表申請者が取り纏める ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_e-Rad提案書.pdf)

財務状況調査表

(申請者毎にファイルを作成 ファイル名: 株式会社〇〇〇〇_財務状況調査表.pdf)

審査の過程において、提案者が助成事業を実施できるだけの
経営基盤を有していることを確認するために、

提案者の**残高証明書**や第三者から提案者への**融資証明書**など、

助成事業の資金に関する書類の提出を求める場合があります。

入手に時間を要する場合がありますので、

事前にご準備下さい。

1. 提案書は添付書類を含め全て **A 4 サイズ**にして下さい。
会社案内等もA4サイズにして下さい。
2. **左上をダブルクリップ留め**（ホッチキス綴時不可、製本は不可）で、
縦二孔のパンチ孔をあけて下さい。
3. 提案書の項目は削除しないで下さい。
一方、青字イタリック体の注意事項や記載例はすべて削除して下さい。
項目間の行間は適宜変更して下さい。
4. 提案書枚数については、制限はありません。
審査しやすいようにご調整下さい。

本事業への提案には、**府省共通研究開発管理システム（e-Rad）**への申請手続きが必須ですので、ご注意ください。

① 所属研究機関の登録

日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕をもって手続きをして下さい。

② 主任研究者の登録

③ 応募基本情報の入力と「応募内容提案書」の出力

主任研究者が公募件名に対する応募情報を入力の上、
「応募内容提案書」を出力して下さい。

④ 応募情報の確認と登録

応募情報ファイルの内容に不備がないことを確認してから
「確認」・「実行」ボタンをクリックし、登録を完了して下さい。
「確認」・「実行」ボタンを押さないとe-Rad上での登録が完了しません。

※連名提案の場合、提案者ごとの申請が必要です。共同研究先の申請は不要です。

2段階の審査を行います。

1. 外部有識者による採択審査委員

- ① 事前書面審査
- ② 必要に応じてプレゼン審査も実施

2. N E D O 内で開催する契約助成委員会

採択

提案された技術開発テーマは次の技術及び事業化の評価項目に関して、事業内容と合せて審査いたします。
事業内容には具体性かつ客観性が求められます。

項目	審査基準
保有技術の明確性・妥当性	事業を遂行する基となる半導体に関する技術、A Iに関する技術、アルゴリズムに関する技術を有していること。
アイデアの新規性及び優位性	新規性のあるアイデアであって、競合するアイデアと比較しても優れていると考えられること。また、他社知財に抵触していないこと。
目標、課題の明確性・妥当性	市場のニーズに応えるための目標とそれを達成するための技術的課題が明確に設定されていること。
解決手段の明確性・妥当性	技術的課題を克服する解決手段が明確であり、自社の技術水準に加え、自社以外の業界技術水準も考慮し設定されていること。
評価・検証方法の明確性・妥当性	アイデアの有効性を客観的に評価できる方法が計画され、判定基準も明確であること。
費用支出の明確性・妥当性	研究計画に要する費用（助成金の使用計画）が適切であり、妥当であること。

項目	審査基準
ビジネスモデルの明確性	ビジネスモデル（デバイス販売、モジュール・システム販売、ライセンス販売等）が明確であること。また、事業化をするために適切な体制が検討されていること。金融機関の活用など資金面も考慮され、販売体制・販路・販売予定先などの検討もなされていること。
市場ニーズの把握	市場調査やユーザー候補との接触により市場ニーズを具体的に把握し、それを反映させた目標の設定がなされていること。
新規市場創出効果	研究成果の利用可能性が大きく、新規市場の創出に貢献するものであること。
開発品の優位性	開発品が競合製品等と比較して性能、価格などの面で優位であり、市場において相当の占有率が期待できること。

※なお、本事業で別途構築していく設計開発環境を出来る限り活用し、使いやすさなどについてフィードバックする意思のある提案者に対しては、本助成事業の審査にて一定の優遇措置を講じます。

- i) 助成金交付申請書又は提案書の内容が次の各号に適合していること。
 - ア. 助成事業の目標がN E D Oの意図と合致していること。
 - イ. 助成事業の方法、内容等が優れていること。
 - ウ. 助成事業の経済性が優れていること。
- ii) 助成事業における助成事業者の遂行能力が次の各号に適合していること。
 - ア. 関連分野における事業の実績を有していること。
 - イ. 助成事業を行う人員、体制が整っていること。
 - ウ. 助成事業の実施に必要な設備を有していること。
 - エ. 経営基盤が確立していること。
 - オ. 助成事業の実施に関してN E D Oの必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。

- ・実施内容や助成対象経費の変更等が「採択の条件」となる場合があります。
不服がある場合は提案を取り下げることができます。
- ・採択された事業に関しては、つぎをN E D Oのウェブサイトに公表します。
 - ①企業名
 - ②助成事業の名称（30文字程度（最大40文字以内））
 - ③助成事業の概要（200文字以上250文字以内）
- ・必要に応じて・必要に応じてニュースリリースを行う場合があります。
採択事業者が採択に係るニュースリリース等を実施する場合は
事前にご相談ください。

- ①公募期間 : 2月13日～3月13日
- ②公募説明会 : 2月14日～2月20日
- ③審査期間 : 3月下旬～5月中旬
(プレゼン審査) 5月11日の週を予定
- ⑤採択通知 : 5月下旬～6月上旬
- ⑥交付申請書ご提出 : 6月上旬～6月中旬
- ⑦交付決定 (事業開始) : 6月中旬～6月下旬

助成事業終了後（企業化状況報告、収益納付）

- ★助成事業終了年度以降 5 年間は、毎年**企業化状況報告書**を提出して頂きます。
- ★収益が認められたときは所定の計算式で算出される額の**収益納付**して頂きます。納付額上限は助成金の確定額、納付期間は助成事業終了年度以降 5 年間です。

本事業における取得財産の所有権は助成事業者にあります。但し、処分制限期間中に処分しようとするときは、あらかじめNEDOの承認を受ける必要があります。

助成先	財産の扱い		承認申請	残存簿価相当額の納付
目的内使用	交付決定の内容の研究開発に引き続き使用		不要	不要
目的外使用	研究開発要素あり	研究開発に支障がない範囲で他の事業等に一時的に使用	承認申請が必要	
		当該助成事業に関連しない研究開発等において使用		
	研究開発要素なし	商業生産に使用		納付必要【注】
使用中止	廃棄、売却等（特別な事情の説明が必要）			

【注】 中小企業が助成事業の成果を活用して実施する事業に使用（商用転用）する場合、財産処分に係る収益納付を免除する場合があります。

1. 本事業の成果、実用化・製品化に係る発表又は公開を実施する際は
原則公開の3週間前にNEDOに報告をして下さい。
2. 報告の方法は、文書その他、電子メール等による通知を認めます。
NEDOからの受領連絡をもって報告されたとします。
3. 公開内容についてNEDOと調整し、効果的に情報発信して下さい。
4. 発表又は公開する場合は、NEDO事業の成果として得られたものであることを明示して下さい。NEDOの了解を得てNEDOのシンボルマークを使用することができます。

※ 記載例

「この成果は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の事業において得られたものです。」

事業の内容及び提案の方法などについてのご質問を、
電話・FAX・Eメールで受付けます。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

イノベーション推進部 プラットフォームグループ

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

担当：野口、飛田、南

TEL：044-520-5175

FAX：044-520-5178

メールアドレス：ai.chip@ml.nedo.go.jp

NEDOホームページに
掲載された最新の公募情報等
をお知らせします。
ぜひご登録下さい。

<http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html>

The screenshot shows the NEDO website homepage. At the top, there is a navigation bar with links for 'お問い合わせ窓口' (Contact Center), 'ウェブサイトの使い方' (How to use the website), 'サイトマップ' (Site Map), and 'English'. Below this is a search bar and a language selection bar. The main header includes 'ホーム' (Home), '最近の動き' (Recent News), 'ニュース' (News), '公募・調達' (Public Procurement), 'イベント' (Events), and '特集記事' (Featured Articles). The main content area is dominated by a large banner for 'focus NEDO 2019 No.68'. The banner features the text 'ものづくりを変える! NEDOのレーザー加工技術' (Changing manufacturing! NEDO's laser processing technology) and 'NEDO 欧州事務所に聞く IoTで加速する欧州の産業革新' (Interview with NEDO European Office: Industrial innovation in Europe accelerated by IoT). Below the banner, there are sections for 'NEDOについて' (About NEDO), '最近の動き' (Recent News), and 'トピックス' (Topics). The '最近の動き' section includes a photo of a meeting and the text '『日米デジタルイノベーションハブ・サミット』を共催 於アメリカ: 6月28日、29日'. The 'トピックス' section features several tiles for '太陽光発電' (Solar Power), 'Technology Strategy Center (TSC)', '実用化ドキュメント' (Practicality Document), '人工知能' (Artificial Intelligence), 'NEDO オンライン製品' (NEDO Online Products), '中小企業支援' (SME Support), '国際展開' (International Expansion), 'スマートコミュニティ' (Smart Community), and 'What's NEDO? MOVIE'. The left sidebar contains a menu with 'メール配信サービス' (Email Distribution Service) circled in red. The bottom of the page shows a 'ニュース' (News) section with a list of recent news items.

NEDOホームページトップ

NEDOは、皆様の優れたアイデア・技術を活かして、
ともに日本の未来を創るイノベーションを起こしたいと
考えております。

ぜひNEDOの公募事業にご応募下さい。